1/3,AB/1
DIALOG(R)File 351:Derwent WPI
(c) 2005 Thomson Derwent. All rts. reserv.

Good surface props. copper-tin alloy prodn - by vacuum melting, casting, homogenizing, annealing and hot working

Patent Assignee: CANON KK (CANO)

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week
JP 49023127 A 19740301 197439 B

Priority Applications (No Type Date): JP 7263812 A 19720626

Abstract (Basic): JP 49023127 A

Cu-Sn Alloys having improved machinability and useful as mould materials for manu. of optical instruments (e.g., Fresnel lens) are made by vacuum melting, casting, homogenising at >700 degrees, annealing at <500 degrees, and hot working to >30% redn.

In an example, a Cu alloy contg. 6.5% Sn and 0.2% P is vacuum melted, rapidly cooled in a mould, homogenised at >700 degrees for 10-15 hrs., annealed at <500 degrees, and rolled (45% redn.) to obtain a mould (15 mm. thick) having no pin holes.





昭和47年6月26日

特許庁長官 井 土 武 久

- 発明の名称

東京都在看客及全都智力

收取都大田区下九子8-80-2

(100) キ.ヤノン株式会社

4. 代理人

"咸京都大田区下九子3-30-2 キャノン株式会社内

(6987) 弁理士 丸 島 (

47 063812



1.発明の名称

Ou - Sa合金の製造方法。

2.特許請求の範囲

真空中で溶解した 0a — 8a 合金を金属鋳型或 vs は水冷鬱型で煮冷し、得られたインゴットを 700°. の以上の温度で保持して均質化処理を行った後、 最終鏡を 500℃ 以下の温度で、又、最終塑性加 /工を308以上行う事を特徴とする Ou -- Sia 合金 の製造方法。

3.発明の詳細な説明

本発明は被削性の良い 0m - 5m 系合金の製造法・ を提供するもので特にはフレネルレンズ用金型 (以後金型と呼ず)或いは、特密微細加工及び高力 精度統画加工を施し得る極めて良好な Cu -合金の製造法を提供するものである。

公開特許公報

①特開昭 49-23127

43公開日 昭49.(1974) 3. 1

47-13812 20特願昭

②出願日 昭(1972) 6.26

審查請求

(全5頁)

厅内整理番号

52日本分類

2116 42

10 41%

従来との種の所謂リン青橋と称されるものは、 耐食性、醋疲労性が優れているため、郁板にして 安価なパネ材料として使用され、又耐農新性が良 い処から権状、摩板状として歯車、しゆう動部品 として一般に広く使用されている。又金型材料と しても被削性の良い処から広く用いられている。

しかるに一般にリン青銅は大気中で溶解解造さ れており、そのため特に金型材に使用する10日 以上の厚さの材料については溶晶中のガスや凝遏 海加 する際の収縮度に無くピンポールが多く、艾ピン *ールが小さく少ないものであつても切削加工を 行つた際、切削面にマクロ前にはムラとして観察 される「ムシレ」が起る。

との様なピンホール吹いは「ムシレ」と呼ばれる ものがリン青銅に多く変われていたが通常用いち れる場合は殆んど無視出来るものであった。

しかし、欠陥の無い鏡面の如き切削面を必要と する光学機器、精密機器、例えばフレネルレンズ の金型材料として用いる様な場合、上記ピンホー ル「ムシレ」介在物等の欠陥はあつてはならない ものである。

金型にそれ等欠陥がある場合、金型を製造する上 において精度上困難を生じ、又例え金型が出来た としても欠陥のある表面を写し取つて出来たフレ ネルレンズは、光学的性質上、又カメラの商品価 値の上でも好ましくない。

しかし本発明者等がフレネルレンスについて難 々検討の結果ピンホール、 「ムシレー等の欠陥に ついて、それらが各々2ヵ以下の大きさで且つ点 在する程度の数であれば、実用上許容し得るとと を見い出した。

従つて本発明は、光学機器、精密機器等の金型

系合金で代表例を第1岩に示す

-			
武料番号	9n	P	01及0不納物
1	3.0	0	Bal
2	43.	023 -	
3	5.5	80.0	
•	6.5	020	
.5	7.0	016	
6	7.9	025	*
7	91	030	
8	9.5	010	
9	67	016	* {
- 10	6.6	018	,

上記成分の裁料のうち版1~8までは真空中で落 7 しん9 、10 は比較合金として大気中で溶解し

材料として実用上極めて良好に用いられ得るOu 系合金、難しくは「ムシレ」の無い且つビン ホールを小さく少なくした Ou — Sa 系合金の製造 法に関するものである。

尚本文中で「ムシレ」とは第1図人に於いて示す 如く中央にある様な切削面の狙れを言う事とする。

一般に材料が固有する被削性、固が削られ易さ。 を変わす場合切削作業の種類により異なるが、切 削工具の寿命、切削抵抗、切削面の粗さ、切屑の 状態等の要素によって定まるが、特に金型材とし て例えばフレネルレンスの様を場合は錦2阕に水 ナ A 部即ち切削面が鏡面状に仕上ること、又 B 部 にバリが残らない様にすることが逆求される。 以下本発明を実施例に従って群迷する。

用いた試料は成分範囲 Sn 3.0~9.5%、P ~ 0.50 %、残部 Ou 及び不純物からなる Ou — Sa

尚、鋳込温度は 1100% ~ 1300% の範囲内で選び インコット寸法は約 45mm × 180mm - 角で最終的には 15年の弾さの板を得た。

Ou - Sn 系合金は、平衡状態図上で固相と液相と の共存する疑問範囲の広い代表的な合金であるた めに見出サンドライト間に生する収割巣やカスに 禁ぐピンホールは粗大になり易い。又は料中に含 まれる瞬回はその機能圧が非常に高いため残留器 藩中の織のガス蟲皮は高くなり、他の鬼間がスと 共に特に祖大なピンホールが出来易い。

これらピンホールを除くために本発明は特に立 密溶解を用いるものである。

一般に溶漏中のガスを殺く溶解、鋳造方法として は、真空溶解、真空鋳造等の方法が知られている が、りん青銅に関しては殆んど用いられていない 4字()(人) 本発明に於いては、常湯中に含まれる水素、窒 ※りん等のガスを出来る限り減少せしめ、薬園後 のガスに基因する2 #以上のピンホールの発生を 最小限に抑える方法として裏空溶解することが最 も効果的であることを見出したものである。

ことで従来広く用いられている大気溶解による 方法と本発明に係る真空溶解による方法とを比較 しその結果を第2表に示す。 政数は本発明に係る 実空溶解法がピンホールを無くすために及ぼす効 果を実験例で示したもので2 A 以下のピンホール が点在する程度は無しとした。

又、養園範囲が広い合金であるために生じ易い 収端巣に易く欠陥は解毒する顆金属鋳型で必要な 場合には水冷鋳型で急速に凝固させることにより 等軸品の発送を抑制し、且つ

本発明者等の検討によると金型材のもう一つの 欠陥である切削面に生する「ムシレ」は成分が偏 折している場合にも発生することが確認されてい る。

従つて均質化熱処理を施すことによりデンドライトの発達している鋳造組織を均一な焼鈍組織にしておくことは、金型材としては必須の条件となる。

均質化処理の後は圧延と焼餓を必要な場合には交互にくり返し行ない、最終焼餓は 500 ℃以下の湿度で保持時間 1 ~ 2hr、最終微性加工率は 3 0 %以上で行ない厚さ 1 5 mmの金型材を得た。

本発明者等は切削面に生する「ムシレ」の原因 としては、成分編析以外に結晶物の結晶方向によ る加工性の差に基因している事を確認している。 結晶粒に基因する切削面の「ムシレ」は材料が

1 / 1	P	配合性 (Wt %)			潜解	加工	ピンキールの
	# #	811	P	Cu	方	*	分布状康
本発明合金	. 4	6.5	0.20	Bal		4.5	無し
金金	5	7.0	0.1 8		真技術	15	
比較合金		6.1	0.16	•		1.5	10μ病機のピンポール有り
合金	10	V0.6	0.18	,	大知治解	40	数はのピンホール多数有り

最出デンドライトを網かく緻密にし、又協相の成長速度が速くなることで固相と液相との接触時間が短くなるため、固相から液相へのガス拡散は妨けられ、着かに残留している水準等のガスは勿論、リンに基くガスも細かく分散して強制固溶される。 真空溶解し金異調整あるいは水冷調型に鋳込まれたインゴットは700℃以上の温度で10~15hr充分なる均質化処理が行なわれる。

造工程の最終設備で行なわれる焼焼及び冷間選性加工に関係しており、焼鈍温度が高く、結晶粒が大きい場合或いは冷間選性加工が充分でなく結晶粒が微細に破壊されていない場合に、結晶方向による加工性の差として視われる。

此処で結晶性の異なつた五つの裁料について拠性 加工学を積々変えた時に、切削面に生ずる「ムシレ」「パリ」を調べた結果を第3数に、又、銀性 加工学30%、50%の徴料について、焼銭温度 を変えた時の結晶粒径の変化を対3に示す。尚、 「ムシレ」に就いては2 m 以下のものが点在する 程度は、無し"とした。

漢左案

3 3 4 4 6 6

	平均 (A) 性 精 加工 型 在 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图	10	19	27	32	45	(I
_	15	. 🗖	П		×	×	〇「ペリ」「▲シレ」無し
Ĺ	30	0	0	O	Δ	Δ	口「ペリ」有り
	45	0	0	o.	Δ	Δ	△「▲ンレ」有り
	60	0	0	0	Δ	Д	×「バリ」「ムシレ」有り

との実験に於いて結晶粒が30#以上の場合減いは 特品粒種が不均一で30m以上の結晶粒が数多く混 粒している場合、被削性が損なわれない範囲で、 冷間概性加工率を上げて結晶粒を破壊しても、切 削面に「ムシレ」が発生することがわかつた。又、 冷間斑性加工率を上げると、結晶粒の大きいるの でも「ムシレ」はめだたなくなる傾向にあり、又

從つて「バリ」「ムシレ」の発生しない金型材 に適した材料を製造するためには、結晶性を 30× /#2/0F 以下、すなわち、関3からわかるように破終焼鈍 温度を5000以下にし般終現性加工率を30% 以上にすることが振めて行効である。 ととで第1歳に示した数料のうち、本発明による 合金属 4 と比較合金属 1 0 を各々ダイヤモンドバ

使用することは出来ない。

鋳造段階で最少になる様に考慮されている

一ル、巣に及ぼす効果に敷べると、

ピンホールヤ巣は更に少なく、小さくなるが、語

晶粒径の「ムシレ」に及ぼす効果及び溶解、執道

権くわずかであり、しから親性加工自体でのお以

上になると、難かしくなるので加工率はあまり上

げられたい。一方理性加工治が低い場合には「パ リ」が発生し易く、15%以下では金額材として

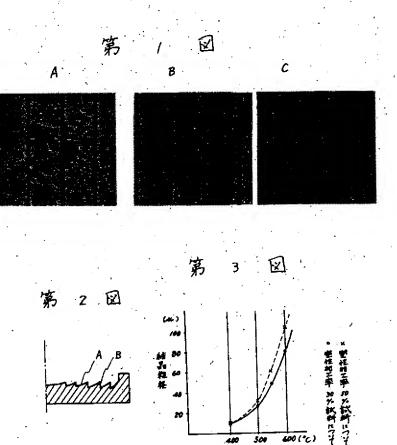
イトにより切削し各々の面を比較したものを第1 図B,0亿ボナ。

この結果本発明に係る合金は、被削性に当み精 密微細加工及び高精液濃面加工を施し得る、ピン ホール、ムシレの無い極めて良好な、合金である 事が明白である。

図面の簡単左説明

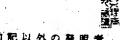
第1図Aは本発明中「ムシレ」を説明する図面 B,Oは本発明に係る合金と従来の合金を比較し た図面。第2図は、本発明に係る被削面及び「バ り」を説明する図面。第3回は、現性加工率30 5 0 %の戦料について、焼鍋温泡を変えた時の新 品粒径の変化を説明するグラフである。

> 株式会社 人墅为



400 (**)

使就温度



住所 神奈川県福英市准区電影台183

氏名 福 升 宜 发

在所 東京都留立希雷笠 302-3

氏名 新克 蒙